



# tesa® 76555 Bond & Detach



## 製品案内

基材レス両面粘着テープ [ 高耐熱・ストレッチリリース ] 500µm厚 / 白

## 製品の説明

tesa® 76555 Bond & Detachは、基材レスのストレッチリリーステープです。テープ端を掴み引っ張ることで粘着剤の残滓（糊残り）なく被着体から剥がす（取り外す）ことができます。

本製品は車載ディスプレイの固定やADAS部品、EV車向け部品の接着に好適です。容易に剥離できるため一時固定の用途にも適します。遮光性のある白色のため自動化された工程での検知が可能です。

## 特徴

- テープ厚：500µm
- 色：白
- 様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。
- 初期粘着強さに優れます。
- 長期間の接着後も糊残りなく剥がせます。
- 優れた遮光性を発揮します。
- PFASフリー（有機フッ素化合物不使用）です。

## 用途

- 車載ディスプレイの固定
- 車載センサー等のFPCやPCBなどの部品接着

## 仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

## 製品の構成

• 基材	無し	• 総厚	500 µm
• 粘着剤	特殊	• 色	白
• ライナー	PET	• ライナーの色	透明

## 特性 / 性能

• 破断伸び	700 %	• 耐熱性（短時間）	120 °C
• 引張強度	60 N/cm	• 耐熱性（長時間）	90 °C
• 23°Cせん断強度	非常に優れる		

## 被着体ごとの粘着強さ

• PC粘着力（3日後）	24 N/cm	• PE粘着力（14日後）	13 N/cm
• PE粘着力（初期）	13 N/cm	• スチール粘着力（初期）	30 N/cm

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=76555>



# tesa® 76555 Bond & Detach

## 製品案内

### 備考

高温環境下での保持力試験は90°Cで500gの荷重を使用して評価しています。室温での試験条件は1000gの荷重を1000分以上かけて評価しています。

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=76555>